```
** Result [Patent] ** Format(P801) 08.Oct.2003
 Application no/date:
                                           1974- 35649[1974/04/01]
 Date of request for examination:
                                                       [1975/09/19]
 Public disclosure no/date:
                                            1975-149327[1975/11/29]
 Examined publication no/date (old law):
 Registration no/date:
                                                                  ]
 Examined publication date (present law):
                                                                  1
 PCT application no
 PCT publication no/date
                                                                 ] ,
 Applicant: HITACHI LTD
 Inventor: OI TETSU, MORIKAWA JUICHI, SHIGETA JUNJI
        G11B 5/38
G11B 5/37
 IPC:
                             G11B 5/28
                                                 G11B 5/42
 FI:
                            G11B 5/29
                                             Z
 F-term: 5D034AA03,BB09,BB11,CA04,CA05,DA02,DA07,5D054AA01,AB15,BA70,BB33,
  BB46, BB60, CA06, CA21
 Expanded classification: 425,422
 Fixed keyword:
 Citation:
 Title of invention: Production method of a Hall effect magnetic reproducing head
 Abstract:
        SUMMARY: It is composed from department assessment electrode is established
          for Hall element and independency and and electrode of grinding department
          comprising of semiconductive material and multistep comprising of
          good conductors draws assessment electrode, and improvement of grinding
          accuracy of the face which tape abuts with, simplification of manufacturing
          process are planned
          ( Machine Translation )
```



(2.000FI)

の規定による

特 許 庁 長 官 殿 発明等務務

特許請求の範囲に記載された発明の数 2 の製造方法

明

東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

(性か 2 名)

特許

49. 4. 1

被

特許出願人

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

代

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-149327

43公開日 昭50.(1975) 11 29

21)特願昭 49 - 35649

昭49. (1974) 4./ 22出願日

審查請求 未請求

(全10頁)

庁内整理番号

7350 55

7201 55

7201 55

62日本分類

102 E55 102 E501 102 E503 51) Int. C12

GIIB

5/38 GIIB 5/28

5/42 GIIB

発明の名称 ホール効果磁気再生ヘッドの製造

特許請求の範囲

1. 农面にホール素子ならびにホール素子電極を 被着した磁性基板に、磁性対向板を上記素子上に 被着した後、テープ当り面を研摩して得られるホ ール効果磁気再生ヘッドの製造方法において、ホ - ル素子の前端部とテープ当り而との間の領域に ホール教子と独立に導通部分を形成し、該導通部 分がテープ当り面研摩により除去された結果生ず る無適通状態を電気的に検知することにより、上 記研摩距離を判定して、テープ当り面とホール条 子間距離が所定寸法の共子を得ることを特徴とす るホール効果磁気再生ヘッドの製造方法。

· 特許請求の範囲第1項記載のホール効果磁気 再生ヘッドの製造方法において導通部分が、その 後端部をホール案子の前端部と距離を異にする複 (これら) 数個の導通部分より構成され、複数個の導通部分 がテープ当り面研摩により除去された結果生ずる

無導通状態を顧次、電気的に検知し、研摩条件を 制御し所望の寸法の素子を得ることを特徴とする ホール効果磁気再生ヘッドの製造方法。

発明の詳細な説明

本発明は磁気的に記録された信号を読取るため にホール効果を利用している再生ヘッドの製造方 法に関するものである。

一般に上記再生ヘッドとしては、磁気テープに 面した部分にのみギャップがあつて、このギャッ プにホール素子が挿入されている、いわゆる前部 ギャップ型の構造をとる。しかしこの前部ギャッ プ型ホールヘッドはホール套子と磁気テープとの 間隔が小さいために、間隔の変動が感度に及ぼす 影響は大きい。そのためヘッド組立後のテープ当 り面の研摩工程の研摩量のばらつきが均一を特性 をもつヘッドの供給を妨げていた。この欠点は検 査電極を設ける方法(重田、大井、森川・特開昭 4 8 - 8 1 5 1 4) により解決されることとなつ た。しかし上記の方法は、

a)検査電極がホール素子に付属しており、

特問·昭50-149327(2)

2) 検任電極は1段のみ、というものであつた。 そのため、多チャンネルオーデイオ用再生ヘッドのようにホール業子にできる限り近接してシールド板を設置してクロストークの低減を図る必要があるときは、ホール業子に検査電極を付風させる場所的余裕が事実上ないという欠点があつた。また検査電極が1段であるために、研摩作業のきめ細かい倒御が行えない欠点があつた。

本発明は従来の検査電極における上述の諸欠点を除去すべく、ホール架子と独立の検査電極を設け、または複数段の検査電極を形成することを特徴とするものである。第1図は本発明を実施するためのホールへットの構造を示す。

本発明によりホールヘッドを製造するにはまず 磁気回路の一部を構成する磁性基板1上にホール 効果を示す感磁薄膜ホール素子2ならびにホール 業子電極3 および検査電極40.41,42. 43を形成する。この際、ホール素子の前端部8 とテーブ当り面5 との間の領域9 に薄膜導体61. 62,63を蒸着して検査電極間相互を接続する。

工程異常により研摩が進みすぎ、ホール素子 2 にまで研摩が及んだと判定される。 このよう 左 業子 はたと え 切期特性が 良好 でも、 高温 高温度 左 どの 恐い選 境下に かける 長時間 の 使用に は 耐え ないか ら、特に 長寿命 であること を 期待 する ヘッド に かいて は、 導体 6 3 の 導通が ないものを あらか じめ 除去することに よつて 事故を 未然に防ぐことができる。

これらの退休 6 1 . 6 2 . 6 3 とホール素子 2 との相対位置の精度はホール素子 3 よび電極 ベターン作成の際のホトエッチング 工程の精度できまるから、上述の方法によれば原理的に極めて精度よく研収量の制御を行うことができる。

実施例においては、磁性基板 1 および 7 として 高透磁率材料である N i - Z n 系フェライトを用 いた。この基板の表面と感磁性材料とのぬれ性を 改善する目的で、 7 0 5 9 ガラス (米国ダウコー ニング社製)を約 6 0 0 0 A の厚さに被優した。

この基板1のほぼ全面に感磁性半導体である In Sb を蒸着し、公知のソーンメルト法でその

しかる後に磁性板でを基板1の上に両者のテーブ 当り面5が一致するようにはり合せて磁気回路を 形成する。次いでホール素子2同志、およびホー ル素子2と検査電極40との間にそれぞれ溝95 を形成する。さらにこの牌95亿シールド板を挿 入し、配線、樹脂モールドなどを施してくこれら はいずれも図示していない)ヘッド組立てを終る。 この後にテープ当り面5からホール素子2の方向 X方向に向つてテープ当り面5の研摩がなされる は、研磨が始沓鼠乕間相互を接続している選体 61の位置をこえるまで進行すると、電極40と 41との間の電気的導通がなくなる。 したがつて 所望の研摩量に近い値だけ研摩が進んだことが判 る。そとで以後は、たとえば研摩速度を小さくす るなどしてさらに研摩を行い、次の導体62の位 置をこえるまで進行すると、電極41と42との 間の電気的導通がなくなり、この時点で研摩工程 を終了する。このとき、工程が正常であれば導体 63は残存し、電極62と63との間は導通状態 にある。もしこれらの電極間の導通がなくなれば

との場合、ホール森子前端 8 と導体 6 1 .6 2 .6 3 との X 方向距離をそれぞれ 1 0 0 、5 0 、0 μm に設定することにより、テーブ当り面 5 とホール 森子前端部 8 との距離を目標値 5 0 μm に対して ± 1 0 μm の精度に加工することができた。この加工精度は検査電極を用いない場合の値 2 0 0 ± 1 0 0 μm にくらべて極めて高いことはいりまでもないが、さらに本実施例のようにホー

特別 昭50-149327 (3)

ル表子と独立、かつ多段の検査電極を設けたこと により下記の効果が得られた。

(1) 導体 6 1 の導通がなくなるまでは速やかに研 際を行い、その後は導体 6 2 の導通がなくなるま で仕上研摩を行えばよい。したがつて研摩作業能 率が向上する。

(2)ホール案子本体には検査電極を付属させないので、シールド板間の面積をホール案子による発電の目的に最も有効に用いられるしたがつて素子のSN比を最大にとれる。

以上に説明したように本発明によれば、従来の検査電極では得られなかつた効果が得られ、その産業上の利益は大きい。また実施例では導通部分の材料としてInSbbを用いたがこれを他の半退体または金属におきかえてもよいことはもちろんである。さらに本実施例では導通部分を3段にしたが、研摩作業が正常に行なわれる場合は(大半の工業生産はこの例に該当する)これを2段にしてもさしつかえない。他方、研摩作業を特に精密に行う必要のあるときには、導通部分の数を必要

るが、本図では便宜的に あらかじめ 漕を 成形する工程を示した。)

代理人 弁理士 薄田

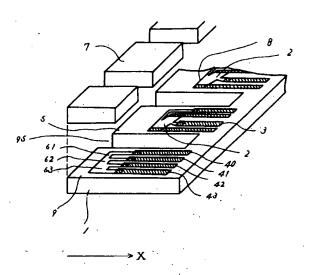
に応じて4段以上にしてもさしつかえないことはもちろんである。さらに本発明の検出端子を1個のヘッドについて2個以上設ければ(たとえば、4チャンネルヘッドの4個の素子の両側に設ける)テープ当り面にそり研摩盘の変化を検出してその 低圧を行うことも可能である。

図面の簡単な説明

本発明を実施するためのホールヘッドの構造の 見取図を第1図に示す。ここで1~95はそれぞ れ次の通りである。

- 1 磁性基板
- 2 ホール共子
- 3 ホール素子電極
- 5 テープ当り面
- 7 磁性对向片
- 8・ホール素子前端部
- 9 研摩される領域
- 40.41.42.43 検査電極
- 61,62,63 導体(または半導体)
- 95 溝(通常1と7をはり合せた後形成す

第1图



添附書類の目録

(2) 0 珊 1 2

(3) ₽ ff: u 1.3

前記以外の発明者、特許出顧人または代理人

明 老

在 房

茨城県勝田市大字稲田1410番地 株式会社 日立製作所 泉海工場内

£' '4

產 10 菸

Œ

コクプンジンヒガシコイ クボ 東京都園分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 チェクォクケンキェッシュ 中央研究所内 グェン グ 株式会社 日立製作所

氏

Ħ 凉

補 正 明

発明の名称 ホール効果磁気再生ヘッドの 製造方法

特許請求の範囲

1. 表面にホール素子ならびにホール素子電板を 被着した磁性基板に、磁性対向板を上記案子上に 被着した後,テープ当り面を研摩して得られるホ ール効果磁気再生ヘッドの製造方法において、ホ ール素子の前端部とテーブ当り面との間の領域に、 その後端部をホール素子の前端部と距離を異にす る研摩部と複数個の電極引き出し部とから構成さ れる検査電極をホール素子と独立に設置し,該研 摩部はホール業子と同材質で形成され,該研摩部 がテープ当り面研摩により除去される際酸研摩部 の無導通状態を順次電気的に検知し、研摩条件を 制御し,テープ当り面とホール素子間の距離が所 定寸法のホール効果磁気再生ヘッドを得ることを 特徴とするホール効果磁気再生ヘッドの製造方法。 2. 表面にホール素子ならびにホール素子電極を 🗟 被着した磁性基板に,磁性対向板を上記案子上に

統補 Œ

_{82 50} 49 ₅₁ 12 ₇₁ 4 1

特許庁長官 殿

事件の表示

昭 和49年 特許願第 35649

発明の名称

ホール効果磁気再生ヘッドの製造る紙

都正を する 者

事件との関係 特許出願人

縣 (510) 株式会社 T/ \$3 所.

升 郵

> °æ 東京都千代田区丸の内--丁目5番1号

株式会社日立製作所内 電器 東京 270-2111 (人民族)

42

正の対象

明細書全文及び図面

簡正の内容

/、原明細書を別途差出しの補正明細書の通り全文補正する。

2、原明細書振附の第/図を削除し、補正國面第/図~第6

特許庁

被着した後,テーブ当り面を研磨して得られるホ ール効果磁気再生ヘッドの製造方法において,磁 性基板を平板状突起部からなるくし形状となし, **該突起部に各々1個のホール素子ならびにホール** 素子電極を設置し,しかもとれらホール素子が設 けられたくし形突起部間に磁気シールド板を介揮 し上記くし形状磁性基板に設けられたホール素子 列の少なくとも1端に設けた上配磁性基板突起部 に該ホール素子の前端部とテープ当り面との間の 領域に、その後端部をホール業子の前端部と距離 を異にする研摩部と複数個の電極引き出し部とか ら構成される検査電極を設置し、酸研摩部はホー ル素子と同材質で形成され,酸研摩部がテーブ当 り面研摩により除去される際肢研摩部の無導通状 態を順次電気的に検知し、研摩条件を制御し、テ ープ当り面とホール素子間の距離が所定寸法のホ ール効果磁気再生ヘッドを得ることを特徴とする ホール効果磁気再生ヘッドの製造方法。

発明の詳細な説明

本発明は磁気的に配録された信号を読取るため

特限 昭50-149327(5)

にホール効果を利用した磁気再生へッドの製造方法に関するものである。

一般に上配再生ヘッドとしては、磁気テーブに面した部分にのみギャッブがあって、このギャップにホール素子が挿入されている、いわゆる前部ギャップ型ホールへッドはホール素子と磁気テーブとの間隔が小さいために、間隔の変動が感度に及ぼす影響は大きい。そのためヘッド組立後のテーブ当り面の研摩工程の研摩量のはらつきが均一を特性をもつヘッドの供給を妨げていた。この欠点は検査電極を設ける方法により、一部の問題は解決された。その例は、(1)特開昭47-41821、(2)特開昭48-75015、(3)特開昭48-81514にみられる。

しかし検査電極がホール素子に付属して設けられている例は、多チャンネル磁気再生ヘッドのようにホール素子にできる限り近接してシールド板を設置してクロストークの低減を図る必要があるときは、ホール素子に検査電極を付属させる場所

的余裕が事実上ないという欠点があった。また検査電極が1段であるために,研摩作業のきめ細かい制御が行なえない欠点があった。

検査電極をホール素子に付属せず設けた例もみられるが、検査電極は1段であり且つ検摩部と電極 引き出し部が同一物質で作製されているため、中はり研摩精度が上げられない欠点がある。また検 査電極が複数個設けられている例はホール案子に 付属して設けられているため多チャンネルの磁気 再生ヘッドには適用困難である。

本発明は上記の欠点を解決するためになされた。即ち,本発明の第一の目的はホール素子と独立に検査管値を設け,且つ該電極を研摩部およとな多段に電極引き出し部を持った構造とすることにより,テープ当り面の研摩工程の研摩量のは免疫のである。本発明のホール効果の関係を投供することにある。本発明を向ますることにより。テープ当り面の研摩特度を向上させること。ならびにホール効果磁気再生への

ドの製造工程の簡略化をはかることにある。 以下,本発明を詳細に説明する。

検査電極をホール票子と独立に設ける必要性に ついて説明する。多チャンネル磁気再生ヘッドに おいては,再生したくないトラックの信号の妨害 を排除する目的で,該トラックの幅と同等または 広い幅の高透磁率材を,眩トラックを抱括するよ うに設ける必要がある。第1図にトラック幅0.5 mm, トラックピッチ 0.8 mm の磁気テープ 8 0 を用いる場合のトラック幅(81は再生したくな いトラック,82は再生したいトラックである。), トラックピッチ,壽衞95,しゃへい板71,シ ールド板72の幅。ホール業子2の幅の関係の例 を示す。シールド板の幅の必要量を検討するため 後述の磁気再生ヘッドの製作に際しホール業子本 体間の基板に 1.1 mm 幅の称 9.5 を入れ, この溝 の中に, 0.35 mm, 0.4 mm, 0.45 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm かよび 0.9 mm 厚さの パーマロイ板を, 0.1 mm 厚さの鋼板より成るし **ャへい板で挟んだ厚さの異なる磁気シールド板を**

それぞれ挿入して試作し,これらのクロストーク を砌定した。すなわち、磁気信号を記録したトラ ック(8 1 , 8 2) の幅が 0.5 mm , トラックビ ッチ 0.8 mm の磁気テープ 8 0 を用い、上記試作 ヘッドのクロストークを測定した結果、第2図に 示すような結果が得られた。図において、曲線a はクロストーク(1),曲線bはクロストーク(2) を示す。ととでクロストーク (1)とは隣接トラッ クから直接磁気検出用ホール業子に信号が備れて くるもの,クロストーク(2)は隣接トラックから 隣接ホール素子を通って煽れてくるクロストーク である。これらの結果によれば、トラック編が 0.5 mm の時,シールド板の幅が 0.5 mm以上(ナ なわち,隣接トラックを少なくともこれと対向す るシールド板の端面が覆っている)であれば、ク ロストークは共化ー50dB程度となる。したが って少なくとも 0.5 mm 幅のシールド板 7 2 を散 ける必要がある。さらにトラック位置とヘッド位 世の合せ観差を考慮すると、少なくともトラック ピッチ 0.8 mm と同等の得95を切ってシールド

板? 2 およびしゃへい板? 1 を設けなければならない。したがって再生したいトラック82の信号を検出するためにホール案子2を設ける場所の幅は0.8 mmをこえることはできない。一方、ホール案子2の幅はテーブ中の磁束を最大限有効につれて、少なくともトラック幅に等しい0.5 mmにする必要がある。したがってホール案子2の電極引き出し用リード3の場所が必要であり、これに加え検査電極などを設ける余裕はない。したがって多チャンネル磁気再生ヘッドに対してはホール案子と独立して検査電極を設ける必要がある。

また、シールド板72、しゃへい板71を各ホール案子間およびホール案子と検査電極間に挿入するため、磁性基板1は平板状突起部からなるくし形状となる。

第3 図は本発明を実施するためのホール効果磁 気再生ヘッドの構造を示す。

本 発明によりホールヘッドを製造するにはまず 磁気回路の一部を構成する磁性基板1上にホール

この際,研摩能力を高め,且つ良質の研摩仕上面を得るため多数個の電極引き出し部を設け,研摩を制御することが考えられ,且つ研摩部 6 1 ,6 2 ,6 3 とホール素子 2 との相対位置の精度はホール案子 3 よび電極パターン作成の際のホトエッチング工程の精度できするから,上述の方法によれば原理的に極めて精度よく研摩量の制御を行なりことができる。

しかしこの研摩仕上面の品質をさらに高め、高性能のホール効果磁気再生ヘッドを得るにはたと えば次の様な微細研摩方法を取る必要がある。第 4 図に示した研摩時間と研摩量の関係の例によって微細研摩の工程を説明する。

(1) A B 間 (第1 図に示された検査電極の研磨部の a a' より b b' までの間) は速い研摩速度(たとえば50 μm/min)で租研摩を行なり。研摩が検査電極間相互を接続している研摩部 61 の位置をこえるまで進行すると・端子40と41との間の電気的導通がなくなる。したがって所握の研摩量に近い値だけ研摩が進んだことが判る。

効果を示す感磁薄膜ホール素子2ならびにホール 素子電極3かよび電極引出し部40,41,42, 43を形成する。との際,ホール素子の前端部8 とテープ当り面5との間の領域9に研摩部61, 62,63を感磁薄膜ホール案子2の形成と同時 に同質材料を蒸着して電極引出し部間相互を接続する。研摩部のaa'からbb'の距離は研摩精度, 研摩時間等から決定すれば良いが,本説明例では 50μmを用いた。bb'とcc',cc'とdd'の距離も同様である。

しかる後に磁性板 7 を基板 1 の上に両者のテーブ 当り面 5 が一致するようにはり合せて磁気回路を 形成する。次いでホール案子 2 同志、およびホール案子 2 と電極引出し部 4 0 との間にそれぞれ解 9 5 を形成する。さらにこの解 9 5 にシールド板 7 2 およびしゃへい板 7 1 を挿入し、配線、樹脂 モールドなどを施して(これらはいずれも図示していない)へッド租立てを終る。この後にテープ 当り面 5 からホール案子 2 の方向 X 方向に向って テーブ当り面 5 の研摩がなされる。

(2) B C 間(第1 図に示された検査電極の研摩 部の b b' より 4 5 μm の距離になる。) は遅い研 摩選度(たとえば10 μm/min)で中間仕上げ を行なう。

(3) C D 間 (第1 図に示された検査電極の研摩 部の前工程迄に研摩された部分から c c' までの距 能でおおよそ5 μm) はさらに遅い研摩速度(2 μm/min)で最終仕上研摩を行なり。

最終仕上研摩により,研摩が研摩部62の位置をこえるccの位置すで進行すると、端子41と42との間の電気的導通がなくなり,この時気であれば研摩工程を終了する。このとき,工程が正常であれば研摩部63は幾存し、電極42と43との間は導通状態にある。もしこれらの電極間の導通がなくなれば工程異常により研摩が進みすぎ、このようた素子はたとえ初期特性が良好でも,高温は耐えないから、特に長寿命であることを期待するの導通がないもの。ドにおいては、研摩部63の導通がないもの

特顧 昭50-149327(7)

をあらかじめ除去することによって事故を未然に 防ぐことができる。

さらに,上配数細研摩の工程(3)の最終仕上研摩によって,仕上面上の凹凸の高さは0.2 μm 以下に改善され(たとえば中間仕上げのみでは1 μm の凹凸が残る。),磁気テーブの接触が良好 となり,特に高周波成分の出力信号が大きくなる 陸か,研摩面の凹凸が減することにより仕上面へ こみ等が付着し難くなる効果がある。

しかしこの最終仕上研摩は2 μm/minという 種めて遅い速度で行なり必要があるので、研摩量 は必要最小限に止めるべきである。したがって第 2 図に示される C 点かよび D 点の位置は厳密に制 御したければならない。しかるに、検査電極の研 摩部 6 1 , 6 2 , 6 3 に良導電物質を用いると後 述するごとく研摩量 検知精度が悪く、C 点を C 点 と概認してしまう。その結果たとえば C D 値を 2 μm/minで研摩すると、7.5 min を要するこ ととなり、正しく C 点を検出できたときの全研摩 時間 8 min と比較し、作業時間が 5 0 % 延長す る不都合を生じる。とのような作業能率の低下は 量産時の製品価格上昇を招く。しかも中間仕上研 摩終了点が 0'点になるか 0 点になるか等は全く制 御し得ないので,全研摩時間の制御も制御し得す, 製造作業管理上の不利益は大きい。

そこで検査電極の研摩部材料にホール票子と同質の半導体材料を用いると、C点の検出精度が着るしく向上する。その結果研摩部に良導電物質を用いた場合に生ずる上述の諸欠点、不利益は全て解消される。さらに該研摩部をホール票子作製時に同時に作製することによりホール効果磁である。上記研摩部に適当な半導体材料あるいは抵抗材料を用いることも出来るが研摩部61、62、63のみの形成に新らたに工程を追加せればならず、量産品種の製造方法としては、ホール票子と同時に同材料で作製するのがより有利である。

次に研摩部材料として良導体物質を用いた場合 と本発明に係わる半導体材料を用いた場合の研摩 量検知精度の比較を述べる。研摩位置が第3回に

示す検査電極の a a'から b b' に向って 4 9 μm 進んた時、電極引出し部 4 0 , 4 1 間の抵抗変化は、研摩部材料の相違(すなわち比抵抗の相違)によって次表のように変化する。なお表の例は良導体物質として A L を、半導体材料として In S b を用いたもので、研摩部の厚さは 2.0 μm である。

研摩部材料	比抵抗	初期抵抗	研摩監49 µm時の 抵 抗
InSb	5×10 ⁻³ <i>Q</i> ⋅cm	25 2	1000 2
A L	3×10 ⁻⁶ <i>Q</i> ⋅cm	15 m ₽	700 m <i>Q</i>

ところが2端子法で抵抗を測定するとき約100mgの接触抵抗を同時に測定することになり,且つ接触抵抗は再現性が望めない。したがって研摩部にAlを材料として用いたのでは,研摩開始後約45μm研摩するまで研摩量を知り得ず,実質的には断線に至って初めて50μmの研摩を知ることになる。しかしInSbを材料として用いれば測定器の数%の調整精度で研摩量を検出出来る。第5図に研摩による検査電極の抵抗値変化を示す。aはInSb,bはAlの例でAlの例における斜

線部Aは接触抵抗による測定限差の領域を示す。 InSbを用いると第 5 図より明らかなごとく, 酸 細研摩工程(3)における最終仕上研摩を行なり C点,D点を厳密に制御し得る。一般に半導体の比抵抗は $10^{-2}\sim10^{8}$ ℓ ·cm であり 金属の比抵抗は 10^{-6} ℓ ·cm であるから $\Delta\ell$ 以外のものを用いても $\Delta\ell$ と同程度の効果しか得られない。

検査電極は研摩部61と、電極引出し部40、41、42、43等より成る。研摩によって抵抗値が変化する部分は研摩部61のみで、その材料を半導体材料にする方が検知精度を向上すると製が出来、研摩の微細制御が可能となり、且つつ製作を行ない得ることを前述した。して動物的化を行ない得ることを前述した。電極引出し部40、41、42、等もInSbでしてすると研摩量検知精度は低下する。電極引出し部はかおよそ3mm程度の長さが必要である。との時、電極引出し部の全抵抗は3000分別にでする。したがって測定関差1%の研摩が完了するに研摩値置も検出できない。このことは第6個に

示した検査電極に InSbを用いた場合の電極引出 し部の長さ(&)の相違による抵抗変化から知ると とができる。 a は &= 3 mm , b は &= 0 mm の 例である。とこで電極引出し部に良導電物質 , た とえば A & を用いるとその全抵抗はせいぜい研摩 部 6 1 のみの抵抗にほぼ等しい程度となるので高 特度の研摩量検知が可能となる。したがって半導 体を用いるのは研摩部に限られる。

以下,代表的实施例を示す。

磁性基板1および7として高透磁率材料である
Ni- Zn 系フェライトを用いた。との基板の表面と感磁性材料とのぬれ性を改善する目的で、ダウコーニング社製の7059ガラスを約6000
... 人の厚さに被覆した。

この基板1の段ぼ全面に感磁性半導体である InSbを蒸着し、公知のゾーンメルト法でその結 晶性を改善した後、ホトエッチング法により、第 3 図のごとき形状のホール案子2を形成した。ま た研摩部61,62,63をも同時に1nSb膜か 5形成した。これらの案子および研摩部の厚さは 2.0 μm とした。これらの菓子および研摩部を雰囲気の影響から保護する目的で約6000Åの SiO2膜をスペッタ法で被着し、所定の個所にホトエッチング法により電極接続孔をあけた。次いで全面にアルミニウムを蒸着し(厚さ2μm)これをホトエッチングして電極3および電極引き出し部40、41、42、43を形成した。これらの電極の幅はいずれも50μmとした。

この場合、ホール素子前端 8 と研摩部 6 1,62,63 との X 方向距離をそれぞれ 1 0 0 ,50 ,0 μm に設定し、前記の研摩方法を取ることにより、テーブ当り面 5 とホール素子前端部 8 との距離を目標値 5 0 μm に対して土 1 0 μm の精度に加工することができた。

以下の製造工程は一般的説明に述べた通りである。

本発明による製造方法の加工精度は検査電極を用いない場合の値200±100μmにくらべて極めて高いことはいうまでもないが,さらに本発明のようにホール素子と独立に検査電極を設け、且

つ該電極をホール素子と同質の半導体材料から成る研摩部および多段に抵抗変化検出用の電極引き 出し部を持った構造として研摩することにより下 記の効果が得られた。

(1) 研摩部 6 1 の導通がなくなるまでは速やか に研摩を行ない、その後は研摩部 6 2 の導通がな くなるまで仕上研摩を行なえばよい。したがって 研摩作業能率が向上する。

また,研摩部の抵抗変化をモニターすることに より,より番組な研摩が可能となった。

(2) 、 ル業子本体には検査電極を付属させないので、シールド板間の面積をホール業子による 発電の目的に最も有効に明いられる。したがって 案子の8N比を最大にとれる。

(3) 研摩部形成に、新たな工程を大きく追加することなく高性能のホール効果磁気再生ヘッドを製造することができる。

以上に説明したように本発明によれば、従来の 検査電極では得られなかった効果が得られ、その 産業上の利益は大きい。なか本実施例では研摩部 を3段にしたが、研摩作業が正常に行なわれる場合は(大半の工業生産はこの例に該当する)とれを2段にしてもさしつかえない。他方、研摩作業を特に精密に行なり必要のあるときには、研摩部の数を必要に応じて4段以上にしてもさしつかえないことはもちろんである。さらに本発明に係わる検査電極を1個のヘッドについて2個以上設ければ(たとえば、4チャンネルヘッドの4個の素子の両側に設ける)テーブ当り面にそり研摩量の変化を検出してその停正を行なりことも可能である。

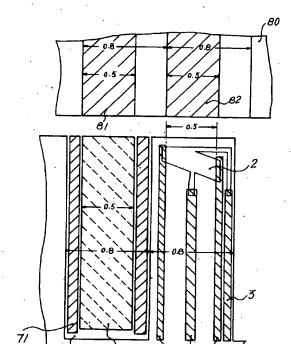
図面の簡単な説明

第1図は磁気テープと磁気再生ヘッドのトラック幅、トラックピッチ、脊幅、シールド板、およびホール素子の位置関係を示す図、第2図は多チャンネル磁気再生ヘッドに組み込まれたシールド板の幅によるクロストークの変化を示す型、第3図は本発明を実施するためのホール効力磁気再生ヘッドの構造の見取図、第4図は研摩性とる検査電極

の抵抗値変化を示す図,第6図は検査電極にInSbを用いた場合の電極引き出し部の長さの相違による抵抗変化を示す図である。

1 磁性基板・2 ホール案子・3 ホール案子電極・5 テーブ当り面・7 磁性対向片・8 ホール案子前端部・9 研摩される領域・40・41・42・43 電極引き出し部・61・62・63 研摩部・71 レキへい板・72 シールド板・80 磁気テーブ・81 再生したくないトラック・82 再生したいトラック・95 標(通常1と7をはり合わせた後形成するが・本図では説明の便宜上・あらかじめ溝が形成されている。)

代理人 弁理士 存 田、利



第



